JP2000312862

Publication Title:

CLEANING SHEET

Abstract:

Abstract of JP2000312862

PROBLEM TO BE SOLVED: To convey a substrate surely into a substrate treatment apparatus and to remove foreign materials adhered in the apparatus easily and surely by installing a pressure sensitive adhesive layer whose adhesion is made a specified value or below by an active energy source as a cleaning layer. SOLUTION: A cleaning layer comprising a pressure sensitive adhesive layer cured by an active energy source is formed on one side of a support. Ultraviolet rays are used preferably as the active energy source, and the 180 deg. peeling adhesion to a silicon wafer (mirror surface) of the adhesive layer is reduced to be 20 g/10 mm or below. By forming an ordinary pressure sensitive adhesive layer on the other side of the support, a cleaning sheet can be made a conveyance member with cleaning function by sticking the sheet to a conveyance member such as various substrates and other tapes/sheets by an ordinary pressure sensitive adhesive layer. Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of http://v3.espacenet.com

This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.

(19)日本園特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号 特開2000-312862 (P2000-312862A)

(43)公開日 平成12年11月14日(2000,11.14)

(51) Int.CL"	離別記号	FI	テーマコード(参考)
B08B 1/02	i	B08B 1/02	3B116
A47L 25/00		A47L 25/00	B 4J004
CO9J 7/02	:	C 0 9 J 7/02	Z 5F031
H01L 21/30	4 644	H01L 21/304	644G
21/68		21/68	N
		客查請求 未請求	諸求項の数5 OL (全3頁)
(21)出顧番号	特顧平11-121242	(71) 出願人 00000396	4
		日東電工	株式会社
(22) 出鰊日	平成11年4月28日(1999.4.28)	大阪府茨	木市下穂積1丁目1番2号
		(72)発明者 並河 亮	
		大阪府炎	木市下穂積1丁目1番2号 日東
		電工株式	会社内
		· (72)発明者 額費 二	8
		大阪府炎	木市下穂積1丁目1番2号 日東
		電工株式	会社內
		ドターム(参考) 3B110	5 AAO2 AAO3 AA47 AB51 BCO7
		4,000	4 AAD5 AA10 AB01 CAD2 CAD4
			CADS CCO2 EAGS FAGS
		5F03	CAO2 CAO5 WA23 WA33 WA37
			MASS NA18 PA26

(54) 【発明の名称】 クリーニングシート

(57)【要約】

【課題】 本発明は、例えば、半導体、フラットパネルディスプレイなどの製造装置や検査装置など、異物を競う基板処理装置のクリーニングシートを提供する。 【解決手段】 支持体に、活性エネルギーを受けた後のシリコンウエハ(ミラー面)に対する180° 引き剥がし粘着力が20g/10mm以下である粘着剂層がクリーニング層として設けられてなるクリーニングシートである。

[0006]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体に、活性エネルギーを受けた後のシリコンウエハ(ミラー面)に対する180° 引き剥がし粘着力が20g/10mm以下である粘着剤層がクリーニング層として設けられてなるクリーニングシート。 【請求項2】 支持体の片面に、活性エネルギーを受けた後のシリコンウエハ(ミラー面)に対する180° 引き剥がし粘着力が20g/10mm以下である粘着剤層が切りーニング層として設けられ、他面に連常の粘着剤層が設けられてなるクリーニングシート。

【請求項3】 活性エネルギー源が繋り線であることを 特徴とする請求項1又は2記載のクリーニングシート。 【請求項4】 搬送部材に、請求項2又は3記載のクリ ーニングシートが、通常の粘管剤層により設けられたク リーニング機能付き搬送部材。

【詰求項5】 詰求項4 記載のクリーニング機能付き搬送部材を、被洗浄部位に搬送接触させることを特徴とするクリーニング方法。

【発明の詳細な説明】

[00011

【発明の属する技術分野】本発明は、各種装置をクリーニングするシートに関し、例えば、半導体、フラットパネルディスプレイなどの製造装置や検査装置など、異物を譲う基板処理装置のクリーニングシートに関する。

[0002]

【税来の技術】各種基板処理装置は、各般送系と基板と を物理的に接触させながら扱送する。その際、基板や板 送系に異物が付着していると、後続の基板を次々に汚染 することになり、定期的に装置を停止させ、洗浄処理を する必要があった。このため、稼働率低下や多大な労力 が必要になるという問題があった。これらの問題を解失 するため、粘着性の物質を固着した基板を搬送すること により基板処理装置内の付着した異物をクリーニング除 まする方法が提案されている(例えば特開平10~15 4686号)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】粘密性の物質を図着した基板を搬送することにより基板処理装置内の付着した 異物をクリーニング除去する方法は、前述の課題を克服 する有効な方法である。しかしこの方法では粘着性物質 と装置接触部とが強く接着しすぎて剥れない恐れがあ

り、基板を確実に搬送できなくなる恐れがあった。本発明は、このような事情に照らし、基板処理装置内に基板を確実に撤送でき、さらに装置内に付着している異物を 管便、確実に除去できるクリーニングシートを提供する ことを目的としている。

[0004]

【誤題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目 的を達成するために、鋭意検討した結果、粘着性の物質 を関着したシートあるいはこのシートを顕着した基板を 搬送することにより、基板処理装置内の付着した異物を クリーニング除去するにあたり、クリーニング層として 活性エネルギー源により粘着力を特定値以下とすること により、前記問題を生じることなく、さらに異物を簡便 かつ確実に除去できることを見出し、本発明を完成する に至つた。

The comment of the co

【0005】即ち、本発明は、支持体に、活性エネルギーを受けた後のシリコンウエハ(ミラー面)に対する180・引き剥がし粘着力が20g/10mm以下である粘着剤層がクリーニング層として設けられてなるクリーニングシート(請求項1)、支持体の片面に、請求項1の粘着剤層が分リーニング層として設けられ、他面に通常の粘着剤層が設けられてなるクリーニングシート(請求項2)などに係るものである。

【発明の実施の形態】本発明のクリーニングシートは、 支持体の片面にクリーニング層が設けられ、該クリーニ ング層は、活性エネルギー源により硬化した粘着剤層か らなる。 かかる粘着剤層は、活性エネルギー源により 硬化して分子構造が三次元網状化する性質を有する限 り、その材質等は特に限定されないが、例えば感圧接着 性ポリマーに分子内に不飽和二重結合を1個以上有する 化合物を含有させてなるものが好ましく、かかる感圧接 着性ポリマーとしては、例えばアクリル酸、アクリル酸 エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステルから選 ばれる(メタ)アクリル酸及び/又は(メタ)アクリル 酸エステルを主モノマーとしたアクリル系ポリマーが挙 げられる。このアクリル系ポリマーの合成にあたり、共 重合モノマーとして分子内に不飽和二重結合を2個以上 有する化合物を用いるか、あるいは合成後のアクリル系 ボリマーに分子内に不飽和二重結合を有する化合物を官 能基間の反応で化学結合させるなどして、アクリル系ポ リマーの分子内に不飽和二重結合を導入しておくことに より、このポリマー自体も活性エネルギーにより重合硬 化反応に関与させるようにすることもできる。

【0007】ここで、分子内に不飽和二重結合を1個以上有する化合物(以下、重合性不飽和化合物という)としては、不揮発性でかつ重量平均分子量が1000以下の低分子量体であるのがよく、特に硬化時の粘着剤層の三次元網状化が効率よくなされるように、5000以下の分子量を有しているのが好ましい。

【0008】また、粘着剤層に添加される重合開始剤は、特に限定されず公知のものを使用でき、例えば活性エネルギー源に熱を用いる場合は、ベンゾイルパーオキサイド、アゾビスイソブチロニトリルなどの熱重合開始剤、また光を用いる場合は、ベンゾイル、ベンゾインエテル、シベンジル、イソプロピルベンゾインエーテル、ベンゾフェノン、ミヒラーズケトンクロロテオキサントン、ドデシルチオキサントン、アセトフェノンジエチルケタール、ベンジル

ジメチルケケール、αーヒドルキシシクロヒキシルフェニルナトン、2ーヒドロキンジメチルフェニルプロパン、2、2-ジメトキシー2-フェニルアセトフェノンなどの光重合開始和が挙げられる。

【0009】この粘着剤層の硬化に用いる活性エネルギー源としては、紫外線、熱などが挙げられるが、紫外線が新ましい。 かかる粘着剤層は、上記活性エネルギー源により硬化されてその粘着力が低下したものであり、例えばシリコンウエハ(ミラー面)に対する180°引き剥がし粘着力が20g/10mm以下、好ましくは1~10g/10mm程度である。 この粘着力が、20g/mmを超えると、接送時に装置内の被クリーニング部に接着して、搬送トラブルとなる恐れがある。また粘着剤層の厚さは特に限定されないが、通常5~30μm程度である。

【0010】本発明は、支持体の片面に、上記の特定の 粘着剤層がクリーニング層として設けられ、他面に通常 の粘着剤層が設けられたクリーニングシートも提供す る。この他面側の粘着剤層は、粘着機能を満たす限りそ の材質などは特に限定されず、通常の粘着剤(例えばア クリル系、ゴム系など)を用いることができる。 かか る構成とすることにより、クリーニングシートを通常の 粘着剤層により各種基板や他のテープ・シートなどの搬 送部材に貼り付けて、クリーニング機能付き搬送部材 (請求項4)として装置内に搬送して、被洗浄部位に接 伸させてクリーニングすること(請求項号)もできる。 【0011】この支持体としては特に限定されないが、 例えばポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ア セチルセルロース、ポリカーボネート、ポリプロビレ ン、ポリアミドなどのプラスチックフィルムなどが挙げ られる。 その厚みは通常10~100 um程度であ

【0012】クリーニングシートが貼り付けられる撤送 部材としては特に限定されないが、例えば半導体ウエ ハ、LCD、PDPなどのフラットパネルディスプレイ 用基板、その他コンパクトディスク、MRヘッドなどの 基板などが挙げられる。

[0013]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 なお、以下、部とあるのは重量部を意味するものとする。 実施例

アクリル酸-2-エチルヘキシル75部、アクリル酸メ チル20部、及びアクリル酸5部からなるモノマー混合 液から得たアクリル系ポリマー(重量平均分子量70 万)100部に対して、ポリエチレングリコールジメタ クリレート50部、ウレタンアクリレート50部、ベン ジルジメチルケクール3部、及びジフエニルメタンジイ ソシアネート3部を均一に混合し、集外線硬化型の結者 新溶液とした。一方、上記粘着制からペンジルジメチル

ケタールを除いた以外は、上記と同様にして得た粘着剤 溶液を、25μm厚みのポリエチレン製支持フィルムの 片面に、乾燥後の厚みが10mmになるように塗布して 通常の粘着剤層を設け、その表面に厚さ38 mmのポリ エステル系剥離フィルムを貼った。 支持フィルムのも う一方の側に、前記の場外線硬化型粘着剤溶液を乾燥後 の厚みが10μmになるように塗布してクリーニング層 としての粘着剤層を設け、その表面に同様の剥離フィル ムを貼った。このシートに中心波長365ヵmの紫外線 を積算光量1000mJ/cm2照射して、本発明のク リーニングシートを得た。 このクリーニングシートの クリーニング層側の剥離フィルムを剥がし、シリコンウ エハのミラー面に幅10mmで貼り付け、JISZO2 37に準じてシリコンウエハに対する180°引き剥が し粘着力を測定した結果、8g/10mmであった。 【0014】このクリーニングシートの通常の粘着剤層 側の剥離フィルムを剥がし、8inのシリコンウエハの 裏面 (ミラー面) にハンドローラで貼り付け、ウエハ外 周に沿ってシートを切断して、クリーニング機能付き搬 送用クリーニングウエハを作製した。

【0015】一方、基板処理議置のウエハステージを2つ取り外し、レーザー式異物測定装置で、0.3μm以上の異物を測定したところ、8inウエハサイズのエリアで1つは20000個、もう一つは18000個であった。

【0016】次いで前記で得た搬送用クリーニングウエハのクリーニング増側の剥離フィルムを剥がし、上記の2000個の異物が付着していたウエハステージを持つ基板処理設置内に搬送したところ、支障なく撤送できた。 その後にウエハステージを取り外し、レーザー式異物測定装置で0.3μm以上の異物を測定したところ、8inウエハサイズ内で3950個であり、クリーニング前に付着していた異物数の3/4以上を除去することができた。

[0017]比較例

実施例において、中心液長365nmの紫外線を積箕光 量150mJ/cm2にて照射した以外は、実施例と同様にクリーニングシートを作製し、対シリコンウエハ粘 着力を測定したところ、34g/10mmであった。こ のクリーニングシートから実施例と同じ方法で作製した 搬送用クリーニングウエハを、18000個の異物が付着しているウエハステージを持つ基板処理装置内を假送 したところ、ウエハステージに固着し、搬送できなくなった。

[0018]

【発明の効果】以上のように本発明のクリーニングシートによれば、基板処理装置内を確実に搬送できると共に、装置内に付着している異物を簡便かつ確実に除去できる。